ELECTRONIC DEVICE COOLING SYSTEM

Publication number: JP57064998
Publication date: 1982-04-20

Inventor:

MATSUURA FUSAJIROU; NAKAO MASAKI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

F02P19/02; H05K7/20; F02P19/00; H05K7/20; (IPC1-7):

H05K7/20

- European:

Application number: JP19800139907 19801008 Priority number(s): JP19800139907 19801008

Report a data error here

Abstract not available for JP57064998

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—64998

60Int. Cl.3 H 05 K 7/20 識別記号

庁内整理番号 6428-5F

砂公開 昭和57年(1982)4月20日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

60電子装置冷却方式

20特

昭55-139907 願

22出 昭55(1980)10月8日

仍発 明 者 松浦房次郎

> 武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

明 中尾正喜 70発 者

> 武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

願 人 日本電信電話公社 创出

個代 理 人 弁理士 角田仁之助

έŦ .11

発明の名称

電子装置冷却方式

2. 特許請求の範囲

背面に排熱することができるように前面から背 面に向って斜め上方に傾斜した熱流板を有する電 子装置架複数個を互いに背面を間隔を開けて向い 合わせて二列に様列に連接して配置して、向い合 う該電子装置架背面間に電子装置からの排気空気 の専用空間を形成すると共に、該電子装置架列上 部には上部流路を、また該電子装置架列の少くと も一端には空調機を該空間を閉鎖するように配置 し、該電子装置架内に収納された電子装置からの 排気空気を該空間に集め、該空間内の該上部流路 に溜った高温空気を該空調機に取り込み、該空調 数からの冷却空気を該電子装置架前面に吹き出し て電子装置を冷却することを特徴とする電子装置 冷却方式。

3. 発明の詳細な説明

本発明は電子装造の冷却および電子装置を収容

する室内の空調方式に関するものである。

電子装置は動作中に熱放散により室内に馬温空 気を排出し、室内温度を上昇させるので、一般に それを冷却させることが必要である。従来の冷却 方式においては、この室内に放散された高温空気 に対し、空調機で冷却された冷い空気をダクトを 介して室内に送気し、電子装置より排出された空 気と混合させ、いくぶん温まった室内空気を冷却 して室内温度を電子装置が正常に動作する範囲と なるよう調節していた。

しかし、との冷却方式は電子装置から排出され た高温空気を冷風と混合させ温度を低下させ、そ れを空調機に吸気しているため、空調機で処理す る温度差は10℃前後にしか取れなく、との結果 空調機の送風空気量が大きくなり、送風動力や室 内の騒音、気流が大きくなるほか、電子装置から 排出された髙温空気を室内で室温まで低下させて しまうため、その高温空気を他室の暖房などにそ のまま再利用できないなどの欠点があった。

本発明はこれらの欠点を解決するために電子装

置から出る高温空気を電子装置架で囲んだ空間に 係め、この空間内で架高と流路内外温度差により 生ずる煙突効果を利用して電子装置架内の自然通 気力を増大させ電子装置の冷却効果を促進させる と共に、電子装置から排出される高温空気をその まま空調機に収り込むようにしたもので、その目 的は電子装置の冷却効果の向上と熱回収などを含 む空調装置の省エネルギー化にある。

以下図面について詳細に説明する。図面は本発明の失絶例であって、第1図(ハ・向はそれぞれ第2図に示すX・Y・Y断面図、第2図は平面図である。図において、1は電子装置架、1aは電子装置の吹き出し口、6は空調機4の吹き出し口、6は空調機4の空間、1は電子装置を収容する部屋、1は電子装置からの排気の流れを示す矢印である。

複数個の電子装置架1を互いに背面を間隔を開けて向い合わせて二列に縦列に連接して配置し、

を上昇し上部流路3まで上昇する。一方、空調機 4は常時動作しており、空調機4の吸気力により 上部流路3の下方にたまった高温空気は上部流路 3を通り空気取入流路6より空調機4に吸い込まれ、空調機4により冷却され冷風となって吹き出 し口5から電子装置架1の前面に吹き出され、部 屋8を所定の温度に保つ。

以上のような構成になっているから、

- (1) 電子装置からの排熱を温度を下げることなく、電子装置に入力した電力量相当の 8 0.4 の熱を空調機に取り込むことができる。
- (2) 各電子装置毎へ流れる空気は空調後吸入空気による圧力変化を直接受けず煙突効果のみとなるためそれぞれの電子装置には均一な空気が流れる。
- (3) 空調機からの吹き出し空気は電子装置の前面に整然と何も防害物なしに分配することができる。
 - 」) 方式の構成が単純となり経済化ができる。
 - (5) 空調及に吸り込む前の高温の排気に熱交換

向い合う両側の電子接置架 1 背面の間に電子装置からの排気空気の専用空間 2 を形成している。また、向い合う電子装置架 1 列にはその上部に空間 2 の上方を覆うように逆 U 字形の上部の少なる はけ 彼 すと共に、 電子装置架 1 列の端部の少なように配置する。そして、空調機 4 には空間 2 内の温空気を取り込むための空気取入流路 6 と空調機 4 からの冷却空気を電子装置架 1 の前面上部に吹き出すための吹き出し口 5 とを設けている。

一方、第1図(f)に示されるように、電子装置架1には電子装置架1の前面から背面に向って斜め上方に傾斜した多数の熱流板1 a を設け、電子装置架1内に収納された電子装置から排出された高温空気を電子装置架1の背面に流出するよう誘導している。

従って、電子装置架I内の電子装置に発生した 熱は電子装置周囲の空気を温め、高温になった空 気は矢印Aで示すように浮力により電子装置架I の背面に流出し、電子装置架Iで囲まれた空間2

器を取り付けることにより熱風収が可能となる。

- (6) 電子装置の冷却が煙突効果で促進されるため電子部品の高密度実装が可能となる。
- (7) 空調機を電子装置架列両端に吹くことにより電子装置冷却の信頼性を高めることができる。
- (8) 電子装罐の配列と空調機の配列が完全に分離でき電子装罐の保守と空調機の保守が幅湊しな
- (9) 電子装置架を連接して配列するので電子装置架上部に各電子装置間を連結するケーブルを配線するスペースができる等の効果を有する。
- 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の電子装置冷却方式の実施例を示するのであり、第1図小、回はそれぞれ第2図に示す X - X , Y - Y 断面図、第2図は平面図であ

1 … 電子装置架、 1 a … 熱流板、 2 … 排気空気の専用空間、 3 … 上部流路、 4 … 空調機、 5 … 吹き出し口、 6 … 空気取入流路、 7 … 電子装置を結ぶケーブル、 8 … 電子装置を収容する部屋、 A …

特許出頭人 日本電信電話公社 代理人 角 田 仁之助



